

【原因、判断要点、发生工序】SR 搅拌或者涂布时卷入固化的 SR 油墨屑而引起的（SR 搅拌工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by entrapping a solidified solder resist ink debris during solder resist application or solder resist ink mixing (Solder resist ink preparation or solder resist application)



【コメント】
虫の死骸
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
幼虫の尸骸
顕微鏡倍率 ×

【Comments】
An insect body
Magnification: ×

2-2-1-9 人体系異物付着／附着人体的污垢 / Human-originated foreign object

【特徴】剥離皮膚、フケ等が付着している状態の欠陥

【特征】附着肤皮、头皮等的缺陷。

【Characteristics】Peeled skin, dandruff, etc. is attached.

【原因・判断ポイント・発生工程】剥離した皮膚や垢、フケなどが、SR 表面や、導体表面に付着して出来たもの（全工程）

【原因、判断要点、发生工序】在 SR 或者导线表面附着从人体脱落的肤皮、污垢、头皮等所引起的（全过程）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by the attachment of peeled skin, dirt, dandruff on the surface of solder resist or a conductor (Whole processes)



【コメント】
フケの付着
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】
头皮的附着
顕微鏡倍率 × 50

【Comments】
Attached dandruff
Magnification: ×50



【コメント】
剥離皮膚の付着
顕微鏡倍率 × 50

【注釋】
肤皮的附着
顕微鏡倍率 × 50

【Comments】
Attached peeled skin
Magnification: ×50

2-2-1-10 SR 剥離塗装片巻込み／SR 卷入油漆屑 / Peeled paint debris in solder resist

【特徴】SR 表面に塗装剥離片が付着している状態の欠陥

【特征】SR 表面附着油漆屑的缺陷。

【Characteristics】Peeled paint debris is attached to the solder resist surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 混練時や SR 塗布時に塗装剥離片が落下してきて出来たもの（SR インク混練工程、塗布工程）



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
顕微鏡倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×